



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 シンデン・ハイテックス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 城 下 保
 (コード番号：3131)
 問 合 せ 先 常 務 取 締 役 齋 藤 敏 積
 (管 理 管 掌)
 (フリーコール：0800-5000-345)

通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、以下のとおり、最近の業績動向を踏まえ、平成 27 年 5 月 12 日に公表しました業績予想の修正をお知らせしますとともに、平成 28 年 5 月 9 日開催の取締役会において、平成 27 年 7 月 1 日に公表しました配当予想を下記のとおり修正することとしましたので、お知らせします。

1. 業績予想の修正について

(1) 平成 28 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正 (平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1 株当たり当期純利益
前回発表予想 (A)	百万円 50,741	百万円 770	百万円 576	百万円 373	208 円 80 銭
今回修正予想 (B)	49,380	366	168	72	40 円 34 銭
増減額 (B-A)	△1,361	△403	△408	△301	
増減率 (%)	△2.7	△52.4	△70.8	△80.7	
(ご参考) 前期実績 (平成 27 年 3 月期)	46,398	559	462	268	166 円 84 銭

(注) 当社は、平成 27 年 9 月 1 日付で普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1 株当たりの当期純利益」を算定しております。

(2) 業績予想の修正理由

平成 28 年 3 月期の業績に関しましては、主に年度後半に納品予定であった特定顧客向けの半導体の納入が延びたこと、及び当初では想定していなかった新規顧客及び新規取扱商品の開拓等の強化を図ったことによる営業活動費用の増加などにより、営業利益が 366 百万円 (前回発表予想 770 百万円)、経常利益が 168 百万円 (前回発表予想 576 百万円)、親会社に帰属する当期純利益においては、72 百万円 (前回発表予想 373 百万円) の見込みとなりました。

2. 配当予想の修正について

(1) 修正の内容

	年間配当金 (円)		
	第 2 四半期末	期 末	合 計
前 回 予 想 (平成 27 年 7 月 1 日発表)	—	55 円 00 銭	55 円 00 銭
今 回 修 正 予 想	—	40 円 00 銭	40 円 00 銭
当 期 実 績	—		
前 期 実 績 (平成 27 年 3 月期)	—	45 円 00 銭	45 円 00 銭

(注) 当社は、平成 27 年 9 月 1 日付で普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割を行っております。
前期実績（平成 27 年 3 月期）の配当金につきましては、分割後の配当金として算定しております。

(2) 配当予想修正の理由

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策のひとつとして位置づけ、財政状態や経営環境等を総合的に勘案し、必要な内部留保を確保しつつ、配当を実施していくことを基本方針としております。

当期の配当予想につきましては、本日公表しました通期業績予想を踏まえ、前回発表の 55 円から 15 円減配の 40 円とさせていただくことといたしました。

なお、本件は 6 月 28 日開催予定の第 21 回定時株主総会の決議をもって正式に決定、実施する予定であります。

(注) 上記の業績予想及び配当予想は、本資料の作成時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により、本予想数値と異なる可能性があります。